(11)Publication number:

63-270474

(43) Date of publication of application: 08.11.1988

(51)Int.CI.

C23C 18/18 C09D 11/00

C09D 11/00

H05K 3/18

(21)Application number: 62-312933

(71)Applicant: TSUDA MINORU

(22)Date of filing:

09.12.1987

(72)Inventor:

TSUDA MINORU

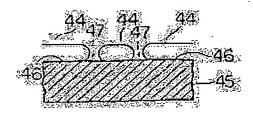
(30)Priority

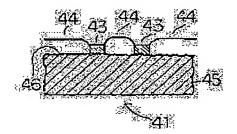
Priority number: 61294373 Priority date: 10.12.1986 Priority country: JP

(54) CATALYTIC INK

(57)Abstract:

PURPOSE: To inexpensively produce catalytic ink for forming a film by electroless plating in the production of a printed board by dissolving a silver salt, a starch type binder and a silane coupling agent. CONSTITUTION: When a printed board 41 is produced, the surface of a substrate 45 of resin, ceramics, glass or the like is roughened with an etching soln. and a positive is printed on the plating region 47 of the substrate 45 with catalytic ink. This ink is removed after development and the nonplating region 46 is coated with a deriv. of a silane coupling agent. A conductor part 43 is then formed on the plating region 47 by electroless plating. An aq. soln. consisting of 0.2W0.8wt.% silver salt such as silver nitrate, 40W60wt.% starch type binder such as starch or dextrin, 0.2W1.3wt.% silane coupling agent such as triethoxymethylsilane and the balance water or further contg. 0.5W3.5wt.% sulfur compd. such as thiourea is used as the catalytic ink. Thus, the printed board can be produced by electroless plating at a low cost.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

PCT-9834 D8 (ISR)

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-270474

母公開 昭和63年(1988)11月8日 广内整理番号 識別記号 @Int Cl.4 7128-4K 8721-4J C 23 C 18/18 PTE C 09 D 11/00 109 発明の数 1 (全8頁) 審査請求 有 B - 6736 - 5F3/18 H 05 K

図発明の名称 触媒性インク

火烧

到特 願 昭62-312933

@出 願 昭62(1987)12月9日

優先権主張 @昭61(1986)12月10日9日本(JP)到特願 昭61-294373

⑦発 明 者 津 田 · 穣

穰 愛知県海部郡大治町大字北間島字屋敷43番地

穰 爱知県海部郡大治町大字北間島字屋敷43番地

冗代 理 人 并理士 飯田 堅太郎 外1名

in ## #

1. 発明の名称

创出

顖

触媒性インク

2. 特許請求の範囲

恭板部と無電解めつきにより形成される事体部とを備えて成り、前記恭板部の前記事体部突設面において、非めつき領域がシランカツブリング剤の誘導体で被覆されているブリント恭板を製造するに際し、前記恭板部のめつき領域へ銀触媒を付与するための触媒性インクであつて、

銀塩:0.2~0.8 重量%、

观粉系粘结剂: 40~60重量%、

シランカップリング前: 0.2 ~1.3 重量%、

必要に応じて添加される硫黄化合物:0.5~1.

5 重量%、

水:残邸 を有効成分とすることを特徴とする触媒性イン

。 2.発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

この発明は、基板郎と無電解めつきにより形成される事体部とを備えて成り、基板部の事体部突設面において、非めつき領域がシランカップリング剤の認事体で被覆されているプリント基板を製造するに際し、基板部のめつき領域へ銀触媒を付与するための触媒性インクに関する。

<従来の技術>

従来のブリント基板1は、第5図の如く、基板 部3と退体部5とから成る。一般的なエッチング 法では、銅張り積層板から不用部分を変品で溶解 除去して、導体部5は形成される。またアディティブ法では、第8図の如く、基板部13におって 導体部17を形成しない領域(以下、「非めつき 領域」という)を樹脂層15で被覆した構成となる。

く発明が解決しようとする問題点>
かかる従来のブリント 基板 1 、 1 1 であつても
今までのニーズには対応することができた。
しかしながら、昨今における装置の小型化、高

密度化にともなう、ブリント基板の微細化の傾向

に十分な対応ができなくなつてきた。

また、一般に施されるハンダコーティングのときに、ハンダが基板部3の空白部4に付着して、短箱してしまうなどの欠点がある。

更に、第6図のブリント基板111では、樹脂層15の存在のため、導体部17、17だうしの間隔をせまくしていくと、めつき反応で発生する水素ガスの放散が悪くなり、導体部17の肉厚に不同ができたり、樹脂層15が霧状にめつきされたりして、導体部17、17間の絶経抵抗を阻害す

るおそれがある。

モこでこの発明は、(7) 樹脂圏などの障害物を設けないことで、水素ガスの放散を促進しながらメッキすることができること、(4) アンダーカットのない均一な厚みの微細回路を形成できること、(5) 事体部以外の部分にハンダが付着しないこと、を達成するに際し、高価な銀触媒を最も効率良く蓋板部のめつき領域へ付与できる資材を提供することを目的とする。

. <問題点を解決するための手段>

本発明者は、上記目的を達成すべく、鋭意検討を重ねてきた結果、下記発明の触媒性インクに想到した。

即ち、基板部と無電解めつきにより形成される 導体部とを備えて成り、基板部の導体部突設面において、非めつき領域がシランカップリング剤の 誘導体で被覆されているブリント 基板を製造するに際し、基板部のめつき領域へ銀触媒を付与するための触媒性インクであって、

銀塩:0.2 ~0.8 重量%、 設粉系粘結剤:40~60重量%、 シランカップリング剤:0.2 ~1.3 重量%、 必要に応じて添加される硫黄化合物:0.5 ~

水:强部

を有効成分とすることを特徴とする。 <手段の詳細な説明>

以下、上記手段について詳細に説明をする。 触媒性インクについて

この胜姓性インクは、 ① 銀塩、 ② 短粉系粘結剤 ③ シランカップリング剤、 ② 必要に応じて添加される磁黄化合物及び ⑤ 水を 有効成分とする。

①銀塩は特に限定されないが、硝酸銀、硫酸銀、酢酸銀、安息香酸や2ーヒドロキシブタン酸の銀塩等を挙ることができる。

配合量は、触媒性インクに対する重量 % で 0.2 ~ 0.8 %、好ましくは 0.4 ~ 0.8 % である。

0.2 重量%未満では、めつきを折出させるのに不十分であり、また0.8 重量%を越えて配合する

と、印刷したときに非めつき領域まで銀塩がにじみ出したり、はみ出したりして、該領域にめつきが析出されるおそれがあり、それぞれ好ましくない。

② 級 粉 系 粘 結 剤 に は 、 数 粉 、 デ キ ス ト リ ン 又 は こ れ ら の 混 合 物 を 用 い る こ と が で き る 。

配合量は、触媒性インクの粘度をスクリーン印刷ができる程度にまで調整できる量とする。当該 触媒性インクに対する重量%で、40~50%、 好ましくは45~55%である。

かかる 設 粉 系 粘 結 剤 に おいて、 そのアミロース 成分 は、 既 述 の 銀 塩 と 後 述 の シラ ン カ ツ ブ リ ング 剤 と で 錯 体 化 合物 を 形成 している。 そして、 アミロベクチン 成分が 骨格 と なる。 銀 塩ーアミロース ーシランカップリング 剤 の 錯体 化 合物がアミックチン 骨格 の 構造 空間に 包蔵される。 尚、 での 設 粉 系 粘 結 剤 は、 印 剛 時 に 加 える せん 断 力 に よって、 一時的 に その 粘 度 が 低下する。

③ シランカップリング 削は、 既述のような銀塩 及びアミロースとの錯体化合物を作るために加え

特開昭63-270474(3)

尚、シランカツブリング剤とは、有限 重合体と無機 材料 と を 化学的 に 結合 する 能力 を もっている ジラン 及び その 他の けい 素 化合 物 を いう。 例 えば、 トリエト キシメチルシラン、 トリメトキシラン、トリエトキシシラン、トリエトキシシラン、 N ー (βーアミノエチル) ー αーアミノブロビルトリストキシシラン、αーメタクリルオキシブロビルトリストキシシラン、αーメタクリルオキシブロビ

ルトリメトキシシラン、αーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、ウレイドプロピルトリエトキシシラン等を挙ることができる。そして、この明細音でいうシランカップリング剤が水との接触によって加水分解し、主として、シラノールなどに変性したものをいう。

し、もつて 該表面へ 触媒の 前 堅物質である 銀塩 (触媒として 摂能するに足り 得る量) が固定される と推定される。

尚、このとき、基板部25の材質が無限質、有限質又は両者の混合したものであるかに応じて、被限29中のシランカップリング剤の配合量を混入させなければならないが、これは、実験的に決定される。

砭 黄 化 合 物 に は 、 2 - メ ル カ ブ ト ベ ン ゾ チ ア ゾ

ール・チオ 尿素・メチルブルー・メチレングリーン・2 ーイミダゾリ ジンチオン・メチルオレンジ・タウリン等を挙ることができる。配合量は、 M.5 ~3.5 重量 % 未満では、十分な遮光性を得難く、また、3.5 重量 % を超えると、触媒毒としての作用が強くなりすぎるので好ましくない。

のこのような触媒性インクの溶剤には水、好ま しくはイオン交換水が使用される。

また、水の蒸発防止と粘度コントロールのために、ポリビニルアルコール、エチレングリコール 、エチレングリコールモノブチルエーテル、2-(2-エトキシエトキシ)エタノール等を添加して、エマルジョン化すると効果がある。

次に、上記触媒性インクを用いたプリント基板の製造方法について説明する。

(7) 基板単 4 5 の 単体 邮 突 設 面 を 全体的 に 粗化する 工程

茜板郎 4 5 は、 導体郎 4 3 を支持可能な板状郎材であり、 その形成材料は特に限定されない。 例

えば、ブラスチック、セラミックス、ガラス、半導体及びこれらの積層体を挙ることができる。また、基板郎 4 5 における導体郎 4 3 の突設面が曲面であつてもよい。

租化液としては、基板郎45が樹脂製のとき、クロム酸+硫酸、クロム酸+硫酸+リン酸は・硫酸+リン酸などの混合水溶液を用い、基板郎45がセラミックス、ガラス又は半導体製のときには、よっ化水素酸溶液などを用いる。そして、これらの租化液へ基板部45を浸渍すると、基板部45の全域(導体部突設面も含めて)が租化される。

(4) 上記機媒性インクで、 恭板即 4 5 のめっき 領域 4 7 へ陽画印刷をする工程

この隔頭印刷は一般的なスクリーン印刷により 行なうことができる。印刷の幅は70μm以上と する。また印刷の厚さは、スクリーン印刷1回分 の厚さ(例えば4~7μm)でよい。

(f) 触媒性インクを現像して、<u></u>到題するとともに、 非めつき領域をシランラップリング剤の誘導体で被覆する工程

イオン、水分子などを非めつき領域 4 8 から跳ね・退す機能がある。

をしてこの機能は、立体の機能は、立体と対力を及って、 10 では、 20 では、 20 では、 20 では、 20 では、 20 では、 30 では、 40 では、 4

またこのめつき制御相44は、ハンダコーティングのために存触ハンダ棺に浸漬したときに、非めのためは46にハンダが全く付着させない性質を併せ持つていることが判明した。これは、非めつき領域46が、シランカップリング剤の誘導体、又はこれが溶融ハンダ(260℃)により加熱されて変性した酸化けい素で、被覆されているこ

この工程は、上記触媒性インクを印刷した基板 郎 4 5 を現像液へ提演することにより行なう。

現像液は、塩酸水溶液へシランカツブリング剤 、選元剤を添加したものである。

遠元削には、亜硫酸ナトリウムなどの、銀塩を 遠元できる薬剤を用いることができる。現像液に 対する配合量は、亜硫酸ナトリウムを例とした場合では、現像液 1 4 当り 1 0 ~ 7 5 g、好ましく は 3 0 ~ 5 0 g である。

このシランカツブリング剤には、既述のものが使用でき、水溶液中でシラノール化している。そして、既に租化されている基板邸 4 5 の非めっき 領域へ吸着 (物理吸着+化学吸着)される。これにより、当該非めつき領域がシランカップリング剤の誘導体で被覆されることとなる。

かかるシランカップリング剤の誘導体により被理された第4図のようなめつき制御相44は、準体部43を無電解めつきで形成するとき、当該非めつき組織46がめつきざれることを防止する機能を有する。つまり、水素原子や水素ガス、金属

とによると考えられる。

一方めつき領域47に陽頭印刷された触媒性ィ ンクは、銀塩(シランカツブリング剤、アミロー スと錯体を形成している)が、シラ<u>ンカップ</u>リン 2割の官能基の問きによりめつき領域47の界面 に効率よく移行して結合するため、非めつき領域 へにじみ出すことなく安定して固定される。次に 、基板部45を現像液へ浸漬したときに、触媒性 インクは影調とゲル化する性質をもつている。こ れは、触媒性インクのアミロベクチン骨格中に包 蔵されて溶液化している銀塩が、塩酸と反応して 塩化銀に変化して膨調し、これにより、インク皮 腹の構造がゲル化(脆化)する原因になっている と推定される。かかるゲル化した触媒性インクの 構造体は崩壊又は崩壊し易い状態となっており、 水洗によつて完全に基板部45上から除去するこ とができる。このときの粗化面をもつめつき領域 47に安定して吸着固定されている銀塩は、現像 液中の還元剤によつて、触媒基質に変化するもの と推定される。

特開昭63-270474(5)

(z) 無電解めつきにより、基板郎 4 5 のめつき 組 任 4 7 へ事体郎 4 3 を形成する工程

基板郎45をめつき液へ浸漬すると、触媒が付 与されているめつき領域から水素或いは水素ガス が発生してめつきが開始されるが、このとき、非 めつき領域46には、既述のめつき制御相44が 形成されている。従つて、該非めつき領域46に はめつきが折出することを防止するとともに、め つき領域47との境界線において、そのめつき制 御機能が3次元にわたつて影響を及ぼすため、め つきが非めつき領域46へはみ出して成長するこ とが制御される。よつて、めつき(導体郎43) を所定の方形断面に形成することができる。また このとき、めつき制御相44が水素ガス反発機能 を有するので、めつき領域47から発生する過剰 の水素ガスの放散を促進する。このため、微細間 隔で密接しているめつき領域47へのめつきを効 率よく施すことができる。

尚、めつき金属はCuに限定される。このことは、触媒性インクの触媒が銀塩であることに起因している。尚、Niめつき等を行なうときには、于め、Cuめつき層をブライマー層として形成し、その上へNiめつき層等を析出させることとなる。

く発明の効果>

以上説明したように、所定の配合の超塩、潤粉系結結削、シランカツブリング剤、必要に応じて添加される磁費化合物及び水を有効成分とするこの発明の触媒性インクにより、基板部と無質解めっきにより形成された連体部とを備えて成るブリント基板を製造するに際し、基板部のめっき領域へ最も効率良く銀触媒を付与することができる。

一方、一般的に用い 5 れる デッピング 等の方法 で 銀 性 媒 を 付 与 し よ う と と 、 デッピング 符 の た 量 の 性 媒 を る と 、 アッピ な ら で れば な ち か な け れ ば な ら で れ ば な ら で れ ば な ら で れ ば な ら で れ ば な ら で れ ば な ら で れ ば な ら む ま り も 多 く な る こ と は 明 ら か で あ る 。 更 に は よ か 都 り や 保 存 性 の 点 に お い て も 、 本 発 明 の 性 媒 性 イ

ンクは優れている。

つまり、本発明の無姓性インクによれば、 導体 郎が無 質解めつきにより 製造されたブリント 基板 を、低コストで製造できることとなる。

<実施例>

以下、この発明の実施例について説明をする。 (7) 芸板部 4 5 の表面を全体的に租化する工程 (第 1 図参照)

お板部 4 5 として、厚さ 3 mmの A B S 板 (有機 質) と、厚さ 0 . 5 mmの アルミナセラミックス (アルミナ 成 度 : 9 6 %) 板 (無機質) を準備する。 尚、板の縦横の長さは特に限定されない。

下記配合の粗化液 1 を調製し、 4 5 ~ 6 0 ℃ に保った状態で、これへ有機質の基板部 4 5 を 1 0 ~ 2 0 分優後する。

粗化液 1

 三酸化クロム酸
 30 を

 硫酸 (比重: 1.84)
 500 ml

 りん酸 (比面: 1.7)
 100 ml

 全量を12とする水
 ~

合計 1 2

一方、基板部 4 5 が無機質の場合には、4 6 % ふつ化水素酸溶液を室温状態に保つて、これへ 1 0 ~ 2 0 分間浸漬した。

尚、本発明者の検討によれば、下記配合の租化 液 2 、 3 も、有機質基板部用として用いることが できた。

租化液 2

三点	化	Ī	ø	٨	脧					1	0	0	g	
碳酸	. (比	重	:	1.	8 4)			4	2	0	e c	
9 ሌ	数	(比	重	:	1.	7)		2	0	0	B A	
全量	*	1	Q	٤	ナ	る	水				~			_
									合	Ħ		1	ø	
粗化剂	3													
三點	化化	1	U	۵	酸					5	G	0	8	
英型	t (比	重	:	1.	8 4)			2	5	0	e c	
全量	*	1	Q	٤	T	る	水		_		~			
									合	計		1	ø	

(4) 特定の触媒性インク53で、基板部45の めつき領域47へ陽國印刷をする工程(第2図参

特開昭63-270474(6)

題)

以下のようにして、触媒性インクを開製する。 脱イオン水の500 alへ、澱粉を500g及 び、メチルブルー(硫黄化合物成分)2.5 gを溶 解させる。そして、50℃から80℃まで略2時 間かけて順次昇温し、全体の量が750 agとな るまで濃縮する。すると、濃紺透明な粘性溶液が 得られる。これを30~40℃にまで冷却した後 、これへ、N - (8 - アミノエチル) - a - アミ ノブロビルトリメトキシシランの 7.5 g、硝酸銀 5.0 g 及びエチレングリコール 4 0 ~ 6 5 g を加 える。このようにして得られたものを、触媒性イ ンク I とする。

上記において、設扮500gの代りに、設扮2 50gとデキストリン250gを用いたものを、 触媒性インク II とする。

一かかる触媒性インクにより、既に粗化されてい る基板部45ヘパターンを隔画状にスクリーン印 刷する(第2図参照)。 基板部 4 5 において、こ の触媒性インク53をのせた部分がめつき領域4

7となる。モレて、宝温~50℃の雰囲気へ放置 して、触媒性インク53を乾燥させる。

(ク) 触媒性イン.ク53を現像して、到離すると ともに、非めつき領域46をシランカップリング 剤の誘導体で被覆する工程(第3図参照)

下記配合の現像液を調製し、その現像液へ有機 質製の基板郎45(触媒性インク53も含めて) を5~15秒間浸渍する。

現像液1

HC1(35%容液) 100 m.4 触媒性インクに配合されている

シランカツブリング剤 2 5 H C H O (3 7 % 榕液) 50 m.£ 亜硫酸ナトリケム

全量を10にする脱イオン水__

合計 1 0

基板部が無機質製の場合は、上記配合において 、シランカップリング剤の量を32gとする(こ れを現像彼2とする)。

かかる現像液へ浸漬することにより、触媒性イ

ンク53がゲル化するとともに、非めつき領域4 <u>7 ヘシランカップ</u>リング剤の誘導体が吸着し、該 領域へめつき制御相44を形成するごととなる。 その後、水洗すると、ゲル化した触媒性インク5 3のみが剝離される。 尚、本発明者の検討に よれば、当該現像液に配合するシランカップリン グ剤を、触媒性インクに配合したものと別種とす めつき液 2 (アルカリ性 N i めっき) ることができた。

(エ) 無電解めつきにより、基板郎 4 5 のめつき 領域47へ導体部43を形成する工程(第4図参 題)

下記配合のめつき液1.2.3を用いて、下記 条件で無電解めつきを行なつた。

めつき液1 (Cuめつき)

C u S O 4 · 5 H 2 O 10 g EDTA-4Na 3 5 g H C H O (3 7 % 水溶液) 10 .2 2 . 2 - B i p y 10 . .K 4 F e (CN) 4 + 3 H 2 O 50 m.2 界面活性剂 小 量

NAOH p H 12.4に調整する量 全量を11とする水 合計 1 2

めつき条件

・70℃×50時間

NIC12 · BH 2 O 3 0 g NaH 2 PO 2 · H 2 O 1 0 g Na, C. H. O, . 2 H. O 7 5 g NH C1 N H 4 O H p H 8.5 ~ 9.5 に調整する量 全量を10とする水

合計 12

めつき条件

90℃×10時間

めつき液3(酸性Niめつき)

NICl₂·6H₂O 3 0 g

特開昭63-270474(ア)

Na。 C。 H, O, · 2 H。 O 2 5 6 N H 。 C l p H 5 . 0 ~ 6 . 0 に 斑 弦 する 量 全 量 を 1 2 と する 水

合計 1 4

めつき条件

90℃×10時間

これにより、第4図の如く、めつき領域47へ 導体部43が形成される。そして、非めつき領域 f46には、めつきが析出しなかつた。

本発明者の検討によれば、導体部43形成後の 若板部45を溶験ハンダ槽に10秒浸渍したとき 、非めつき領域46にはハンダが全く付着しなかった。

このようにして形成された実施例のプリント芸板41の導体部43の断面形状は、めつき観点を動き上つた。一定幅の帯状めの技術のでは、第1表に示した。準体部の技術の対法を、第1表に示した。準体部の技術の技術の技術の対法を、第4年の技術のである。

ら其直に立ち上つたものとなるのは、めつき制御 相 4 4 の作用によると考えられる。

このように、導体部の断面形状がめつき領域か

第1表

						-
めつき	触媒性	現像液	めつき領	導体部	译体部	導体部
の種類	インク	现象被	域の幅	下部の幅	中央の領	上郎の幅
	1	1	500	503	503	503
無	11	1	500	502	503	503
77	1	2	500	503	502	502
EL.	I	1	500	503	503	502
拜	I	1	250	252	250	251
C.	I	1	200	203	202	202
Cu	I	1	150	151	152	151
	I	1	100	102	102	102

注) 表中の各幅の単位はμmである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の実施例の基板郎 4 5 を示す断面図、第2 図は第1 図のものへ触媒性インク 5 3 を爆画印刷する工程、第3 図は第2 図のものを現像した状態を示す断面図、第4 図はこの発明の実施例のブリント基板 4 1 を示す断面図であり、

第5. 6 図は従来例のブリント基板 1. 1 1 の 断面図である。

1, 11, 41-7 リント基板、

3, 13, 45 -- 基板部、

5.17.43… 事体部。

特許出願人

升

津 田

弁理士 飯田堅太

弁理士 飯田昭

特開昭 63-270474 (8)

